



注記)  
NOTES:

1. 材質  
MATERIAL  
銅合金 (板厚: 0.3)  
COPPER ALLOY (THICKNESS: 0.3)
2. メッキ仕様  
TERMINAL PLATING  
接点部 : 金メッキ 0.1μm MIN.  
CONTACT AREA : GOLD 0.1 MICROMETER MINIMUM.  
パラジウムニッケルメッキ 0.6 μm MIN.  
PALLADIUM NICKEL 0.6 MICROMETER MINIMUM.  
圧着部 : 錫メッキ 1.0 μm MIN.  
CRIMP AREA : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.  
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5 μm MIN.  
UNDER PLATE : NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM.
3. 適用電線範囲 :  
APPLICABLE WIRE RANGE :  
UL 1015 AWG\*#18~14  
UL 1865 AWG\*#16~14
4. 被覆外径 : φ 3.8 MAX.  
INSULATION EXTERNAL DIA : φ 3.8 MAX.
5. 適用ハウジングアセンブリ: 53777シリーズ  
APPLICABLE HOUSING ASS'Y : 53777 SERIES
6. 適用ハウジング: 54084-0305  
APPLICABLE HOUSING : 54084-0305
7. 本製品は50637-\*\*-49の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 50637-\*\*-49.

	バラ状 LOOSE	50637-0128
50637-**-28	連鎖状 CHAIN	50637-0028
MODEL No.	端子形状 TERMINAL CONFIGURATION	MATERIAL No.

角度 ANGLE	±3°	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	モレックス MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30以上 OVER	+0.3	仕上げ FINISH	—	仕上り FINISH	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
10以上 OVER 30 UNDER	+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE	注記参照 SEE NOTES	適用電線範囲 WIRE RANGE	注記参照 SEE NOTES	TITLE 名称 2mm PITCH AC/DC CONN. REC. CRIMP TERM. (MIDI DRAWER CONNECTOR)
10 UNDER	+0.2	被覆外径 INS. RANGE	注記参照 SEE NOTES	被覆外径 INS. RANGE	注記参照 SEE NOTES	(MIDI DRAWER CONNECTOR) -LEAD FREE-
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	DRAWN BY 04/05/07 H.KAWABATA	CHK'D BY 04/05/07 K.TOJO	DWG. NO. SD-50637-001
				APP'D BY 04/05/07 M.SASAO	尺度 SCALE 5:1	REV 0